Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek



Fysisch Laborat

DTIC FILE COPY

AD-A217 932

SELECTE PEB 12 1990 D

DISTRIBUTION STATEMENT A

Approved for public release; Distribution Unlimited

90 02 00 097

Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek



Fysisch en Elektronisch Laborator

Postbus 96864 2509 JG 's-Gravenhage Oude Waalsdorperweg 63 's-Gravenhage

Telefoon 070 - 26 42 21

TNO-rapport

rapport no.

FEL-89-B265

exemplaar no. 9

titel

Ontwerp en realisatie van een twee traps C-band lage-ruis versterker

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder vooralgaande toestemming van TNO. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de 'Algemene Voorwaarden voor Onderzoeksopdrachten TNO', dan wel de betreffende terzake tussen partijen gesloten overeenkomst.

< TNO

auteur(s):

Ing. T.C.B. Tieman

rubricering

: ongerubriceerd titel

samenvatting : ongerubriceerd

rapport

: ongerubriceerd

: 20 oplage

aantal bladzijden : 26 aantal bijlagen

datum : october 1989

DISTRIBUTION STATEMENT A Approved for public release; Distribution Unlimited





rapport no.

: FEL-89-B265

titel

: Ontwerp en realisatie van een twee traps C-band

lage-ruis versterker

auteur(s)

: Ing. T.C.B. Tieman

instituut

: Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO

datum

: october 1989

hdo-opdr.no.

no. in iwp '89 : 710.2

SAMENVATTING

Een beschrijving wordt gegeven van het ontwerp en de meetresultaten van een 2-traps lage ruisversterker ontworpen voor het frequentiegebied van 5.0-5.6 GHz. De versterking over deze frequentieband bedraagt minimaal 19dB bij een ruisgetal kleiner dan 1.4dB.

Het circuit van de versterker is opgebouwd uit microstrip elementen geetst op 0.787 mm. dik 5870 DUROID. Dit is een polytetrafluorethyleen substraat met een relatieve diëlektrische konstante van 2.33 . De afmetingen van de versterker zijn 40X50 mm.



report no.

FEL-89-Bxxx

title

: Design and realisation of a two stage C-band low noise

amplifier

author(s)

: Ing. T.C.B. Tieman

institute

TNO Physics and Electronics Laboratory

date

October 1989

NDRO no.

no. in pow '89;

710.2

ABSTRACT

A description is given for the design and measuring results of a two stage low noise amplifier designed for the frequencyband of 5.0-5.6 GHz. The amplification over this frequencyband amounts at least 19dB with a noise figure lower than 1.4 dB.

The circuit of the amplifier consists of microstrip elements etched on 0.787 mm. thick 5870 DUROID. This is a polytetrafluorethylene substrate with a relative dielectric constant of 2.33. The dimensions of the amplifier are 40x50mm.

		_
		Pagina
SAMENV	A THT NO	
SPETELY V	atting	;
ABSTRA	CT	
		:
INHOUDS	SOPGAVE	_
		÷
1	Inleiding	5
		-
2	HET ONTWERP	6
2.1	De ontwerp eisen	6
2.2	De in- en uitgangsstruktuur	6
2.3	De blokschematische opbouw	6
2.4	Computer aided design	7
2.4.1	De ontwerp fase	7
2.4.2	De optimalisatie van het circuit	11
2.5	De ontwerp resultaten	11
3	DE GELIJKSTROOM VOEDING	
3.1	Het laagdoorlaat filter	14
3.2	De zelfregelende voeding	14 15
4	Dr. White-	13
•	DE MEETRESULTATEN	16
5	VERKLARING VAN AFWIJKINGEN	20
6	CONCLUSIES	
	• •	25
7	REFERENTIES	26

BIJLAGE A: SCATTERING PARAMETERS

BIJLAGE B: DE TOUCHSTONE CIRCUIT FILE

BIJLAGE C: ATF10135 S-PARAMETERS AND PACKAGE INFORMATION

BIJLAGE D: DE RUISMEETOPSTELLING

1 INLEIDING

In dit rapport zijn het ontwerp en de meetresultaten van een 2-traps lage ruis versterker, werkend in de frequentieband van 5.0-5.6 GHz, beschreven. Deze versterker is ontworpen voor toepassing in solid-state phased array radars. Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of het mogelijk is om met betrekkelijk goedkope GaAs FET's van AVANTEK, een kwalitatief goede lage ruis versterker te realiseren. Bij het ontwerpen is gebruik gemaakt van het C.A.D. (Computer Aided Design) programma TOUCHSTONE [3].

2 HET ONTWERP

2.1 De ontwerp eisen

De ontwerp eisen waren een twee-traps versterker met een centerfrequentie van 5.3 GHz en een bandbreedte van minimaal 10%. De return loss aan de in- en uitgang van de versterker moet beter zijn dan 10 dB. De versterking moet ca 20 dB zijn bij een ruisgetal kleiner dan 1.5 dB. Wegens het ontbreken van ruisparameters bij verschillende frequenties was het alleen mogelijk op basis van schatting een eis te stellen aan het ruisgetal.

2.2 De in- en uitgangsstruktuur

De in- en uitgangsnetwerken, voor het aanpassen van de FET naar een 50 Ohm structuur, bestaan uit microstrip elementen. Gekozen is voor microstrip omdat er binnen onze groep nog geen ervaring bestaat op het gebied van lumped elements. Bovendien hoeven er bij microstrip weinig extra elementen aangebracht te worden bij montage, dit in tegenstelling tot lumped elements waarbij het circuit opgebouwd is uit capaciteiten, weerstanden en indukties.

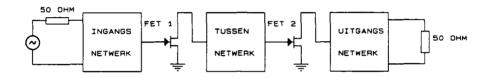
Microstrip heeft het voordeel dat de schakelingen op een snelle en eenvoudige manier te realiseren zijn. Een voordeel van lumped elements t.o.v. microstrip is dat een veel grotere bandbreedte behaald kan worden. Dit is echter voor dit ontwerp niet van belang.

2.3 De blokschematische opbouw

In figuur 2.1 is het blokschema van de versterker getekend. Gezocht zal moeten worden naar een ingangsnetwerk die de complexe ingangsimpedantie van de FET transformeert naar 50 Ohm, evenzo voor het uitgangsnetwerk die de uitgangsimpedantie van de tweede FET transformeert naar 50 Ohm. Het tussennetwerk transformeert de uitgangsimpedantie van de eerste FET naar de ingangsimpedantie van de tweede FET.

Deze netwerken zullen zodanig ontworpen dienen te worden dat een stabiele versterker ontstaat met een zo hoog mogelijke versterking, een zo laag mogelijk ruisgetal en een goede in- en uitgangsstaande golfverhouding. Tussen deze eisen zal vrijwel altijd een compromis gevonden moeten worden. Zo zal een ingangsnetwerk ontworpen voor een minimaal ruisgetal niet altijd een maximale versterking opleveren en andersom.

Bij dit ontwerp is, door gebrek aan ruisparameters, alleen rekening gehouden met een zo goed mogelijke versterking en in- en uitgangsstaande golfverhouding.



Figuur 2.1 Het blokschema van de twee traps-versterker.

2.4 Computer aided design

2.4.1 De ontwerp fase

Voor het ontwerpen van de versterker is gebruik gemaakt van het analyse programma TOUCHSTONE [3]. Met dit programma is het mogelijk een file aan te maken waarin de Scattering-parameters van de transistor (ATF10135) zijn op te slaan. Deze file kan dan in TOUCHSTONE opgenomen worden als tweepoort en waaromheen de diverse aanpassingsnetwerken kunnen worden opgebouwd. Bij het ontwerp is geen gebruik gemaakt van gemeten S-parameters maar van de S-parameters die door de fabrikant (AVANTEK) worden verstrekt.

Als eerste wordt de FET op stabiliteit gecontroleerd in de frequentieband waarin hij gebruikt gaat worden. Hieruit blijkt dat de ATF10135 onvoorwaardelijk stabiel is. Dit is wanneer [1][2]:

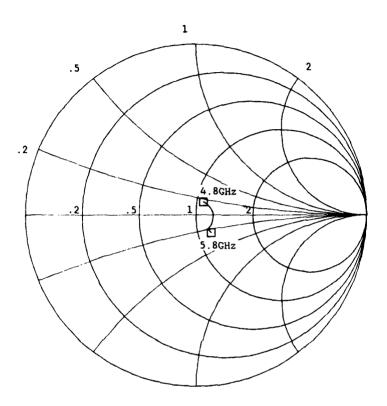
en

$$k = \frac{1 - |s_{11}|^2 - |s_{22}|^2 + |s_{11}s_{22} - s_{12}s_{21}|^2}{2|s_{12}s_{21}|} > 1$$

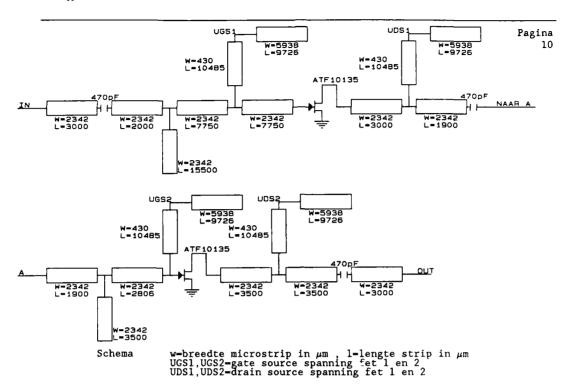
$$|\delta| - |s_{11}s_{22} - s_{12}s_{21}| < 1$$

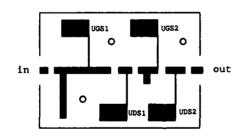
Voor een beschrijving van de S-parameters $(S_{11},S_{21},S_{12},S_{22})$ en de hierna te gebruiken $\Gamma_{\rm sm}$ en $\Gamma_{\rm lm}$ wordt verwezen naar appendix A. Als de transistor stabiel is, is het mogelijk de in- en uitgang van de FET simultaan aan te passen. Deze matched source en matched load reflektie coëfficienten $\Gamma_{\rm sm}$ en $\Gamma_{\rm lm}$ zijn in TOUCHSTONE direkt te berekenen door middel van een speciaal beschikbare instruktie. De in-, uit- en tussen netwerken worden daarna geoptimaliseerd naar deze berekende $\Gamma_{\rm sm}$ en $\Gamma_{\rm lm}$.

Voor deze versterker is alleen een ingangsnetwerk en een tussen-netwerk ontworpen daar de S_{22} van de ATF10135 rond de 5 GHz in de buurt ligt van de 50 Ohm (zie de Smith chart in figuur 2.2). Van het zo ontstane circuit is het schema en de layout in figuur 2.3 weergegeven. In appendix B is de TOUCHSTONE circuit file weergegeven.



Figuur 2.2 De S_{22} van de ATF10135 van 4.8 - 5.8 GHz.





Figuur 2.3 Het schema en de layout (op werkelijke grootte) van de twee traps ATF10135 versterker.

2.4.2 De optimalisatie van het circuit

Layout

Het circuit is geoptimaliseerd om zo goed mogelijk te voldoen aan de ontwerp eisen. Voor de optimalisatie is gebruik gemaakt van de random en

gradient methoden die in TOUCHSTONE voorhanden zijn. Beide optimalisatie routines maken voor het berekenen van de fouten funktie gebruik van de kleinste kwadraten methode. Het verschil tussen beide optimalisatie methoden is dat de random methode gebruik maakt van een willekeurig getal binnen een een bepaald gebied en zo uiteindelijk een globaal minimum vindt in de fouten funktie. De gradient methode echter evalueert de gradient van de fouten funktie en vindt zodoende de richting waarin de diverse parameters gestuurd moeten worden om een minimum te krijgen in de fouten functie.

In het algemeen wordt de random methode gebruikt wanneer er bij aanvang een grote waarde uit de fouten funktie komt. De random methode brengt dan het circuit in de buurt van een minimum in de fouten funktie waarna met de gradient methode het minimum wordt opgezocht. Het is mogelijk om bij beide methoden een weegfaktor op te geven zodat de nadruk bij optimalisatie meer op de ene dan op de andere parameter wordt gelegd. Bij optimalisatie van de versterker is geen gebruik gemaakt van weegfaktoren. Geoptimaliseerd is naar een S_{21} groter dan 20 dB en een S_{11} , S_{22} kleiner dan -10 dB.

2.5 De ontwerp resultaten

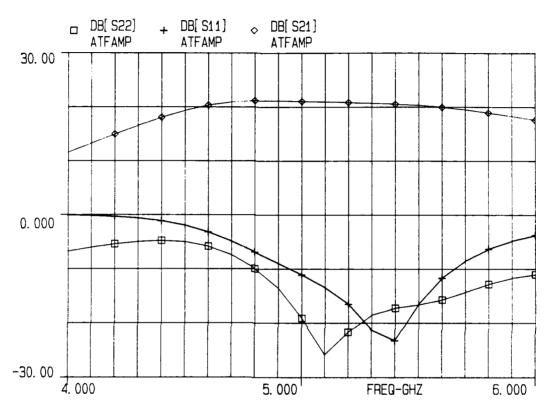
In figuur 2.5 zijn de berekende Scattering parameters te zien van de volledige versterker. Voor 5.3 GHz is de $\rm S_{21}$ ruim 20 dB en de $\rm S_{11}$ en $\rm S_{22}$ ruim beneden de -10 dB (Dit over een bandbreedte van ca 700 MHz bij 5.3 GHz). De stabiliteitsfaktor k van de gehele versterker is weergegeven in tabel 2.4.

Hieruit blijkt dat in de frequentieband waarin de versterker gebruikt gaat worden de versterker altijd stabiel is.

Freq-GHz	k
5.00	1.274
5.05	1.276
5.10	1.277
5.15	1.277
5.20	1.276
5.25	1.273
5.30	1.270
5.35	1.266
5.40	1.261
5.45	1.254
5.50	1.247
5.55	1.239
5.60	1.229

Tabel 2.4 De k-faktor van de gehele versterker.

EEsof - Touchstone - Thu Dec 10 16: 24: 15 1987 - ETF10135

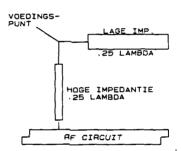


Figuur 2.5 De berekende Scattering parameters

3 DE GELIJKSTROOM VOEDING

3.1 Het laagdoorlaat filter

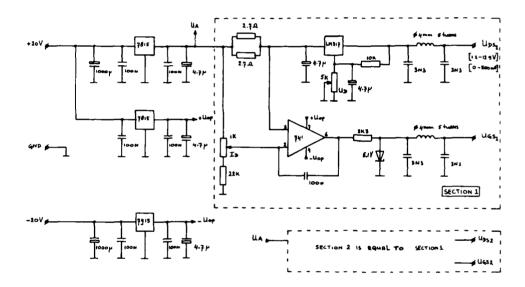
Voor de voeding wordt gebruik gemaakt van laagdoorlaat filters die elk bestaan uit een hoge impedantie transmissielijn (120 Ω) en een lage impedantie transmissielijn (20 Ω) van elk een kwartgolflengte lang (zie figuur 3.1).



Figuur 3.1 Het laagdoorlaat filter voor de voeding van de FET

3.2 De zelfregelende voeding

Er is gebruik gemaakt van een zelfregelende voeding. Dit houdt in dat de drainstroom en de drainspanning worden ingesteld op een konstante waarde terwijl de voedingsschakeling zelf de gate sturing regelt. Een beknopt schema van deze voeding is weergegeven in figuur 3.2.



Figuur 3.2 De zelfregelende voeding voor microgolf FET's.

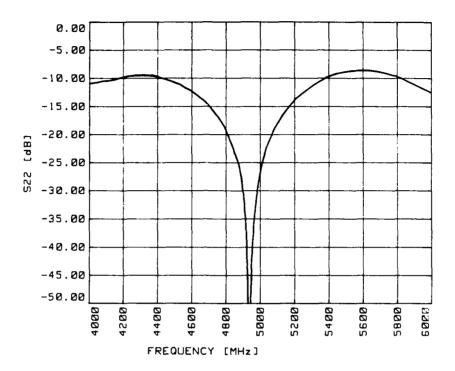
4 DE MEETRESULTATEN

De S-parameters van de versterker zijn gemeten op een HP8510A network analyzer systeem. In de figuren 4.1 en 4.2 zijn de gemeten S-parameters weergegeven als funktie van de frequentie. Te zien is dat de $\rm S_{21}$ circa 2 dB lager is uitgekomen dan verwacht. Dit lager uitkomen is ondermeer een gevolg van het verwaarlozen van het verlies dat optreedt in de overgangen van microstrip naar coax, het verlies in de microstrip zelf en de verliezen in de ontkoppelkondensatoren.

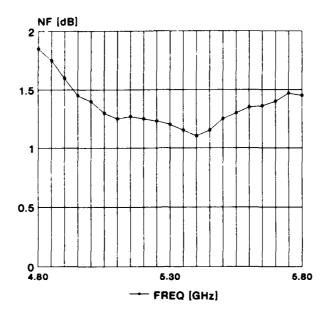
De $\rm S_{11}$ komt vrij redelijk overeen met de berekende $\rm S_{11}$ (figuur 2.5) uit TOUCHSTONE. De $\rm S_{22}$ daarentegen ligt te laag in frequentie (zo'n 200 MHz). De verklaring van deze afwijking zal in hoofdstuk 5.0 behandeld worden.

Het ruisgetal is gemeten met een HP8790A ruismeter, hiervan is de meetopstelling weergegeven in appendix D. Te zien is, figuur 4.3, dat het ruisgetal voor de frequentieband van interesse voldoet aan de gestelde eisen. Opgemerkt dient te worden dat bij het ontwerpen van deze versterker geen rekening gehouden kon worden met het ruisgetal omdat alleen voor de frequentie van 4 GHz ruisparameters beschikbaar waren.

Figuur 4.1 De gemeten \mathbf{S}_{11} en \mathbf{S}_{21} van de versterker.



Figuur 4.2 De gemeten S_{22} van de versterker.



Figuur 4.3 Het gemeten ruisgetal van de C-band twee traps-versterker.

5

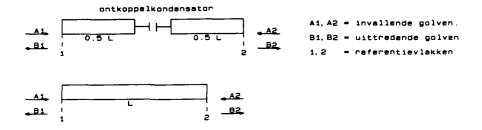
VERKLARING VAN AFWIJKINGEN

Nadat de versterker gebouwd was bleek dat er afwijkingen waren in de S_{21} en S_{22} ten opzichte van de berekende waarden. Een verklaring van deze afwijkingen kon gezocht worden in het feit dat er geen rekening was gehouden met de extra "weglengte" die de ontkoppelkondensator, gepositioneerd tussen de beide FET's, veroorzaakt. Metingen aan een microstriplijn zonder kondensator en met kondensator, volgens figuur 5.1, bracht aan het licht dat in een 50Ω structuur bij de normale fysische lengte van de kondensator een extra weglengte van ca $700~\mu m$ moest worden toegevoegd.

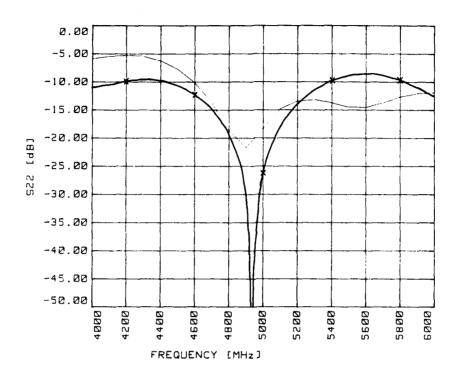
Als deze toevoeging opgenomen wordt in de Touchstone circuitfile dan is te zien dat de $\rm S_{22}$ verschuift in de richting van de gemeten waarden (figuur 5.2). In de figuren 5.3 en 5.4 zijn de berekende (met extra weglengte van de kondensator) en de gemeten waarden van de $\rm S_{21}$ en $\rm S_{11}$ weergegeven.

Zoals al aangegeven in hoofdstuk 4.0 kan het ca 2 dB lager uitkomen van de S_{21} verklaart worden doordat de verliezen die ontstaan in de overgang van microstrip naar coax, de ontkoppelkondensatoren en in de microstrip zelf verwaarloosd zijn. Tevens is het mogelijk dat er verschillen zijn in de magnitude van de S_{21} van de diverse ATF10135's.

Aangezien het nog niet mogelijk is op het FEL FET's in micro-X package te meten met behulp van de HP8510, kan deze spreiding niet worden aangetoond. Echter metingen aan andere typen FET's toonden soortgelijke spreiding in magnitude ook aan.

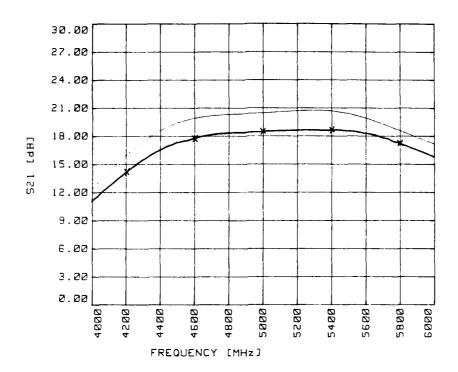


Figuur 5.1 Schematische weergave van de meting aan een microstrip-lijn met en zonder kondensator.

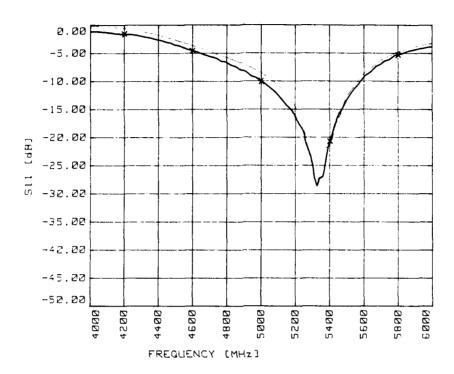


Figuur 5.2 De berekende $\mathbf{S}_{\mathbf{22}}$ met kondensator korrektie.

X = De gemeten S₂₂ - = De berekende²S₂₂



Figuur 5.3 De berekende S_{21} met kondensator korrektie. X - De gemeten S_{21} berekende $^2S_{21}$



Figuur 5.4 De berekende S_{11} met kondensator korrektie X = De gemeten S_{11} be berekende S_{11}

6 CONCLUSIES

Gebleken is dat in betrekkelijk korte tijd een versterker te ontwerpen is op C-band met behulp van de ATF10135. Daar er geen direkte noodzaak was om deze versterker toe te passen is er geen tweede versie gemaakt waarbij rekening gehouden zou zijn met de extra "weglengte" die de koppelkondensator veroorzaakt. Echter gezien de resultaten van de eerste ontwerpcyclus zijn hier geen moeilijkheden te verwachten.

Een voordeel van deze versterker is dat de kosten van de ATF10135 erg laag zijn (ca f 35,= p.st., juli 1987). Hierdoor is deze versterker uitermate geschikt voor toepassing in solid-state phased array radars. Een mogelijke toepassing is bijvoorbeeld de in ontwikkeling zijnde synthetic aperture radar (SAR).

Ir. G.A. van der Spek (Groepsleider)

Ing. T.C.B. Tieman (Auteur)

7 REFERENTIES

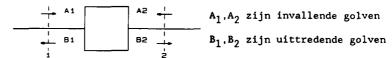
- Ha, T.T. , "Solid-state microwave amplifier design",
 John Wiley & sons, 1981.
- University of Leeds, "Microwave subsystem design",
 Short course on microwave subsystem design, course notes 1987.
- 3. EEsof, TOUCHSTONE a microwave computer aided design program, version $1.60\ .$

Bijlage A

Pagina A.1

SCATTERING PARAMETERS

Tweepoort :



De tweepoort wordt gekarakteriseerd door het vastleggen van de relaties A_1 , B_1 in referentievlak 1 en A_2 , B_2 in referentievlak 2. Er geldt :

Ook kan geschreven worden:

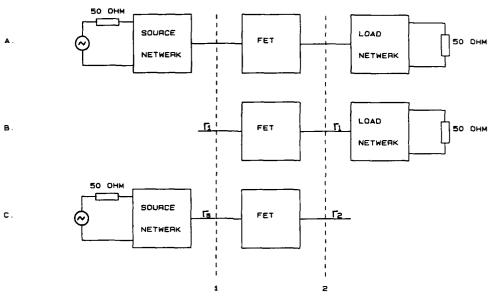
$$\begin{vmatrix} s_{11} - \frac{B_1}{A_1} \\ A_2 - 0 \end{vmatrix}_{A_2 = 0} \begin{vmatrix} s_{12} - \frac{B_1}{A_2} \\ A_1 - 0 \end{vmatrix}_{A_1 = 0} \begin{vmatrix} s_{21} - \frac{B_2}{A_2} \\ A_1 - 0 \end{vmatrix}_{A_1 = 0} \begin{vmatrix} s_{21} - \frac{B_2}{A_2} \\ A_1 - 0 \end{vmatrix}_{A_1 = 0} \begin{vmatrix} s_{21} - \frac{B_2}{A_2} \\ A_1 - 0 \end{vmatrix}_{A_1 = 0} \end{vmatrix}$$

De matched source en matched load reflektie coefficienten Ism en Ilm.

Als voorbeeld wordt hier het aanpassen van een enkele transistor
beschreven. Het circuit bestaat uit een source netwerk, de transistor en
een load netwerk.

Bijlage A

Pagina A.2



Wanneer het circuit aan de hand van de figuren b en c wordt opgedeeld zal de reflektie-coëfficient Γ_L transformeren in de reflektie-coëfficient Γ_1 . Evenzo transformeert de reflektie-coëfficient Γ_S in de reflektie-coëfficient Γ_S .

Maximale vermogensoverdracht treedt op wanneer:

$$\Gamma_s - \Gamma_1^*$$
 en $\Gamma_L - \Gamma_2^*$

Hieruit kan worden afgeleid dat :

$$\Gamma_{sm} - C_1^* [B_1 \pm (B_1^2 - 4|C_1|^2)^{k_1}] / (2|C_1|^2)$$

$$\Gamma_{lm} - C_2^* [B_2 \pm (B_2^2 - 4|C_2|^2)^{k_2}] / (2|C_2|^2)$$

met
$$B_{1} = 1 + |s_{11}|^{2} - |s_{22}|^{2} - |\delta|^{2}$$

$$B_{2} = 1 + |s_{22}|^{2} - |s_{11}|^{2} - |\delta|^{2}$$

$$C_{1} = s_{11} - \delta s_{22}^{*}$$

$$C_{2} = s_{22} - \delta s_{11}^{*}$$

3

```
DE TOUCHSTONE CIRCUIT FILE.
```

```
DIM
            LNG UM
FREQ GHZ
CKT
                                      ER=2.33
W=2342
C=470
            MSUB
                                                          H=787.4
                                                                                T=0
                                                                                           RHO=0 RGH=0
                       1 2
2 3
            MLIN
CAP
                                                          L = 3000
                       3 4
4 5 6
6
            MLIN
                                      W=2342
                                                          L=2000
                                                         L=2000
W2=2342
L=15500
L=7750
L=7750
L=10485
                                    W1=2342
W=2342
W=2342
            MTEE
                                                                                W3=2342
                       6
5 7
7 8
7 9
            MLIN
                                      W=2342
W=2342
W=430
W=5938
            MLIN
            MLIN
            MLOC
            DEF2P 1 8
                                      AIN
            S2PA 1 2 0
DEF2P 1 2
                                    ATF10135
A2P
                       1 2
2 9
            MLIN
                                      W=2342
                                                          L=3000
                                      W=2342
W=430
W=5938
W=2342
C=470
                                                          L=10485
L=9726
L=1900
            MLIN
           MLIN 2 9
MLOC 9
MLIN 2 3
CAP 3 4
MLIN 4 5
MTEE 5 6 7
MLOC 7
                                                         L=1900
W2=2342
L=3500
L=2806
                                      W=2342
W1=2342
W=2342
                                                                                W3=2342
            MLOC 7
MLIN 6 8
MLIN 8 10
MLOC 10
DEF2P 1 8
                                      W=2342
                                      W=430
W=5938
                                                          L=10485
L=9726
                                      BIN
            S2PB 1 2 0 ATF10135
DEF2P 1 2 B2P
           MLIN 1 2
MLIN 2 6
MLOC 6
MLIN 2 3
CAP 3 4
MLIN 4 5
DEF2P 1 5
                                                        L=3500
L=10485
L=9726
                                    W=2342
                                   W=2342
W=430
W=5938
W=2342
C=470
                                                        L=3500
                                    W=2342
                                                        L=3000
                                    BOUT
            AIN 1 2
A2P 2 3
BIN 3 5
            BOUT 6 7
DEF2P 1 7
                                    ATFAMP
OUT
            ATFAMP DB[S22]
ATFAMP DB[S11]
ATFAMP DB[S21]
                                            GR1
                                            GR1
FREQ
```

SWEEP 4 6 .1

RANGE 4 6 .1 GR1 -30 30 10 GR2 -20 30 10

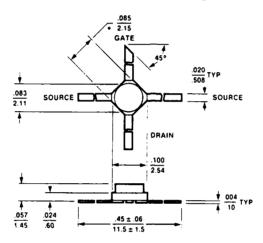
GRID

Bijlage C

Pagina C.1

ATF10135 S-PARAMETERS AND PACKAGE INFORMATION.

Avantek micro-X FET Package



NOTES (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

1. DIMENSIONS ARE IN IN

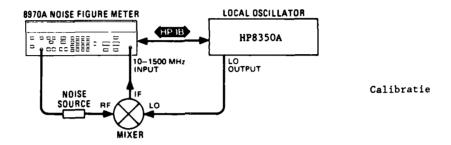
2 TOLERANCES XXX = 010

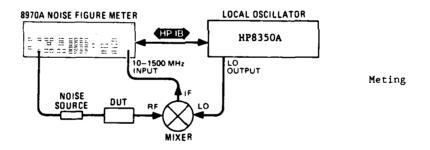
Typical	Scattering	Parameters,	Common En	nitter			$V_{DS} = 2V$, i	DS = 20 m/
Freq.		3,,	S	21	s	12		522
GHz	Mag	Ang	Meg	Ang	Mag	Ang	Mag	Ang
2.0	0.76	-70	4.90	110	0.09	56	0.30	-50
3.0	0.63	-92	4.12	86	0.12	45	0.30	-50
4.0	0.52	-123	3.64	61	0.16	32	0.25	-53
5.0	0.41	-168	3.19	35	0.19	14	0.11	-49
6.0	0.44	140	2.74	9	0.21	-3	0.08	86
7.0	0.55	103	2.31	-13	0.22	-18	0.24	83
8.0	0.66	78	1.90	-31	0.22	-31	0.35	69
9.0	0.76	59	1.53	-49	0.20	-44	0.46	52
10.0	0.79	42	1.23	-66	0.20	-50	0.53	36
11.0	0.62	33	1.06	-66 -79	0.18	-65	0.80	30
12.0	0.82	26	0.99	91	0.18	-72	0.62	30 22

Bijlage D

Pagina D.1

DE RUISMEETOPSTELLING.





Gebruikte apparatuur : Plug-in HP83540A , 2.0-8.4 GHz

Double balanced mixer RHG DM1-18A

Noise source HP346A , 10 MHz - 18 GHz , APC7

1. DEFENSE REPORT NUMBER (MOD-NL)	2. RECIPIENT'S ACCESSION NUMBER	 PERFORMING ORGANIZATION REPORT NUMBER
TD89-3576		PEL-89-B265
4. PROJECT/TASK/WORK UNIT NO. 710.2	5. CONTRACT NUMBER	6. REPORT DATE OCTOBER 1989
7. NUMBER OF PAGES	8. NUMBER OF REFERENCES	9. TYPE OF REPORT AND DATES COVERED
26	3	FINAL REPORT
	WEE TRAFS C-BAND LAGE-RUIS VERSTERKER D STAGE C-RAND LOW ROISE AMPLIFIER)	
11. AUTHOR(S) ING. T.C.B. TIEMAN		
12. PERFORMING ORGANIZATION NAME(S) THO PHYSICS AND ELECTRONICS LABO	AND ADDRESS(ES) CRATCRY, P.O. BOX 95864, 2509 JG THE HA	GUE, THE NETHERLANDS
13. SPONSORING/MONITORING AGENCY NAM	Æ(S)	
14. SUPPLEMENTARY NOTES		
15. ABSTRACT (MAXIMUM 200 WORDS, 104 A DESCRIPTION IS GIVEN FOR THE I FREQUENCYBAND OF 5.0-5.6 GBZ. THI LOWER THAN 1.4 DB.	DESIGN AND MEASURING RESULTS OF A TWO S E AMPLIFICATION OVER THIS FREQUENCYBAND	
FREQUENCYBAND OF 5.0-5.6 GBZ. THI LOWER THAN 1.4 DB. THE CIRCUIT OF THE AMPLIFIER CONS POLYTETRAFLUORETHYLENE SUBSTRATE	DESIGN AND MEASURING RESULTS OF A TWO SE AMPLIFICATION OVER THIS FREQUENCYBAND SISTS OF MICROSTRIP ELEMENTS ETCHED ON	AMOUNTS AT LEAST 19DE WITH A NOISE FIGURE 0.787 MM. THICK 5870 DUROID. THIS IS A 2.33 . THE DIMENSIONS OF THE AMPLIFIER AR
15. ABSTRACT (MAXIMUM 200 WORDS, 104 A DESCRIPTION IS GIVEN FOR THE I FREQUENCYBAND OF 5.0-5.6 GBZ. THI LOMER THAN 1.4 DB. THE CIRCUIT OF THE AMPLIFIER CONS	DESIGN AND MEASURING RESULTS OF A TWO SE AMPLIFICATION OVER THIS FREQUENCYBAND SISTS OF MICROSTRIP ELEMENTS ETCHED ON	AMOUNTS AT LEAST 19DB WITH A NOISE FIGURE 0.787 MM. THICK 5870 DUROID. THIS IS A
15. ABSTRACT (MAXIMUM 200 WORDS, 104 A DESCRIPTION IS GIVEN FOR THE I FREQUENCYBAND OF 5.0-5.6 GBZ. THI LOMER THAN 1.4 DB. THE CIRCUIT OF THE AMPLIFIER CONS POLYTETRAFLUORETHYLENE SUBSTRATE AOX50MM.	DESIGN AND MEASURING RESULTS OF A TWO SE AMPLIFICATION OVER THIS FREQUENCYBAND SISTS OF MICROSTRIP ELEMENTS ETCHED ON	AMOUNTS AT LEAST 19DB WITH A NOISE FIGURE 0.787 MM. THICK 5870 DUROID. THIS IS A 2.33 . THE DIMENSIONS OF THE AMPLIFIER AR
15. ABSTRACT (MAXIMUM 200 WORDS, 104 A DESCRIPTION IS GIVEN FOR THE I FREQUENCYBAND OF 5.0-5.6 GBZ. THI LOMER THAN 1.4 DB. THE CIRCUIT OF THE AMPLIFIER CONS POLYTETRAFLUORETHYLENE SUBSTRATE AOX50MM.	DESIGN AND MEASURING RESULTS OF A TWO S E AMPLIFICATION OVER THIS FREQUENCYBAND SISTS OF MICROSTRIP ELEMENTS ETCHED ON WITH A RELATIVE DIELECTRIC CONSIANT OF	AMOUNTS AT LEAST 19DR WITH A NOISE FIGURE 0.787 MM. THICK 5870 DUROID. THIS IS A 2.33 . THE DIMENSIONS OF THE AMPLIFIER AR
15. ABSTRACT (MAXIMUM 200 WORDS, 104 A DESCRIPTION IS GIVEN FOR THE I FREQUENCYBAND OF 5.0-5.6 GHZ. THI LOMER THAN 1.4 DB. THE CIRCUIT OF THE AMPLIFIER CONS POLYTETRAFLUGRETHYLENE SUBSTRATE 40X50MM. 16. DESCRIPTORS MICROMAVE AMPLIFIER DESIGN C-BAND	DESIGN AND MEASURING RESULTS OF A TWO S E AMPLIFICATION OVER THIS FREQUENCYBAND SISTS OF MICROSTRIP ELEMENTS ETCHED ON WITH A RELATIVE DIELECTRIC CONSTANT OF	AMOUNTS AT LEAST 19DB WITH A NOISE FIGURE 0.787 MM. THICK 5870 DUROID. THIS IS A 2.33 . THE DIMENSIONS OF THE AMPLIFIER AR
15. ABSTRACT (MAXIMUM 200 HORDS, 100 A DESCRIPTION IS GIVEN FOR THE I FREQUENCYBAND OF 5.0-5.6 GBZ. THI LOWER THAN 1.4 DB. THE CIRCUIT OF THE AMPLIFIER CONS POLYTETRAFLUCRETHYLENE SUBSTRATE 40X50MM. 6. DESCRIPTORS MICROMAVE AMPLIFIER DESIGN C-BAND	DESIGN AND MEASURING RESULTS OF A TWO S E AMPLIFICATION OVER THIS FREQUENCYBAND SISTS OF MICROSTRIP ELEMENTS ETCHED ON WITH A RELATIVE DIELECTRIC CONSTANT OF IDENTIFIERS LOW NOISE AMPLIFIERS	AMOUNTS AT LEAST 19DB WITH A NOISE FIGURE 0.787 MM. THICK 5870 DUROID. THIS IS A 2.33 . THE DIMENSIONS OF THE AMPLIFIER AR
15. ABSTRACT (MAXIMUM 200 WORDS, 104 A DESCRIPTION IS GIVEN FOR THE I FREQUENCYBAND OF 5.0-5.6 GBZ. THI LOWER THAN 1.4 DB. THE CIRCUIT OF THE AMPLIFIER CONS POLITETRAFLUORETHYLENE SUBSTRATE 40X50MM. 16. DESCRIPTORS MICROWAVE AMPLIFIER DESIGN C-BAND	DESIGN AND MEASURING RESULTS OF A TWO S E AMPLIFICATION OVER THIS FREQUENCYBAND SISTS OF MICROSTRIP ELEMENTS ETCHED ON WITH A RELATIVE DIELECTRIC CONSTANT OF IDENTIFIERS LOW NOISE AMPLIFIERS 17b. SECURITY CLASSIFICATION (OF PAGE) UNCLASSIFIED	AMOUNTS AT LEAST 19DB WITH A NOISE FIGURE 0.787 MM. THICK 5870 DUROID. THIS IS A 2.33 . THE DIMENSIONS OF THE AMPLIFIER AR 17c. SECURITY CLASSIFICATION (OF ABSTRACT)